【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成21年5月7日(2009.5.7)

【公開番号】特開2007-144990(P2007-144990A)
【公開日】平成19年6月14日(2007.6.14)
【年通号数】公開・登録公報2007-022
【出願番号】特願2006-230591(P2006-230591)
【国際特許分類】
Ｂ４１Ｊ　2/335　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ４１Ｊ　3/20　１１１Ｄ
Ｂ４１Ｊ　3/20　１１１Ｈ

【手続補正書】
【提出日】平成21年3月25日(2009.3.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項２２】
前記基板と前記蓄熱層とを、互いの間に設けられた接着層によって貼り合わせるとともに、
前記接着層を、前記蓄熱層の前記発熱抵抗体が形成される領域に対向する部位に凹部または開口部が形成された構成とし、
前記基板と前記蓄熱層との貼り合わせ処理後に前記レーザー加工によって前記蓄熱層に前記空洞部を形成する請求項１５から２１のいずれかに記載の発熱抵抗素子の製造方法。